NEPCON JAPAN 2024 R&D and Manufacturing | 16th AUTOMOTIVE WORLD 2024 | 10th WEARABLE EXPO Wearable Device & Technology Expo | 3rd SMART LOGISTICS Expo | Factory Innovation Week 2024

カンファレンスプログラム

Conference Venue Overview

1月24日[水]

Jan.24[Wed.]

会場Ⓑ VENUEⒷ

AUTO-K
10:00~11:20
サーキュラーエコノミーを前提としたクルマ作り 同時通訳
Drive the Circular Economy in the Automotive Industry
トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー プレジデント　井上 博文
Hirofumi Inoue, President, Advanced R&D and Engineering Company, Toyota Motor Corp.
コンチネンタル オートモーティブグループ
Head of Automotive Sustainability, ティルク ムムデ
Dirk Remde, Head of Automotive Sustainability, Automotive Group, Continental AG

AUTO-M1
12:30~13:40
観光型MaaS最新事例 官民で作るMaaSとは
東日本旅客鉄道(株) マーケティング本部
戦略・プラットフォーム部門 MaaSユニット ユニットリーダー　伊藤 健一
(株)西武ホールディングス 経営企画本部 DX・マーケティング戦略部 課長　磯部 綾史
軽井沢町役場 住民課 課長　児玉 香織

会場Ⓒ VENUEⒸ

PDM-1
10:00~11:10
GX実現に向けたパワーデバイスの技術進化
インフォーマインテリジェンス(同)
オムディア(インフォーマインテリジェンス) シニアコンサルティングディレクター　南川 明
三菱電機(株) 上席執行役員 半導体・デバイス事業本部長　竹見 政義

AUTO-1
12:30~13:40
EVのコア技術、eAxleの最新動向に迫る
ヴィテスコ・テクノロジーズ・ジャパン(株) エレクトリフィケーション ソリューションズ事業部
イノベーション 日本支部代表　湯田平 裕文

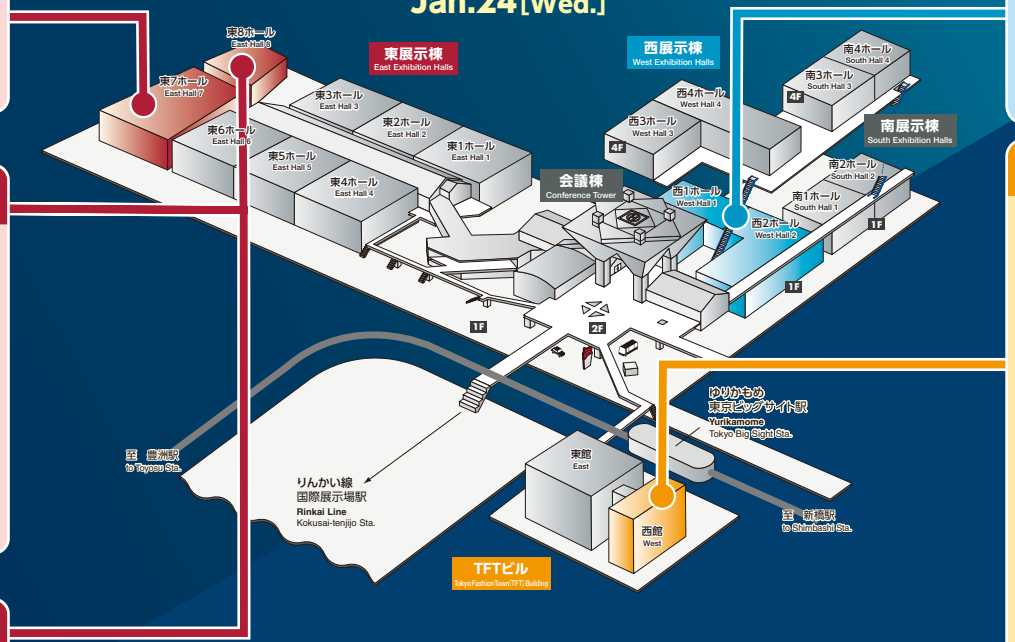
AUTO-4
15:00~16:30
SDVの知能化の鍵、SoCの技術進化
ソニー・ホンダモビリティ(株)
E&Eシステムアーキテクチャ開発部 ゼネラルマネージャー　西林 卓也
クアルコムシーディエムエーテクノロジーズ 車載事業部 本部長　松井 俊也

会場Ⓓ VENUEⒹ

AUTO-5
10:00~11:30
自動運転 の注目技術：イメージングレーダーとエッジAI
(株)デンソー 先進モビリティシステム事業開発部 担当部長　柳井 謙一
日立Astemo(株) 技術開発統括本部 自動運転技術開発部 ダイレクター　豊田 英弘

AUTO-7
12:30~13:40
ステアリング革命によるAD/ADASの進化
日立Astemo(株) 技術開発統括本部 次世代シャシー技術開発本部長　桐原 建一

AUTO-2
15:00~16:30
EV材料の調達リスクを見据えたモータ開発
ゼット・エフ・ジャパン(株) 代表取締役社長　多田 直純
日産自動車(株) パワートレイン・EV技術開発本部 エキスパートリーダー　大木 俊治



注意事項 Caution

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1
  ②セミナー受講に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可)

< Caution >
- You have to prepare the following items for attending conference.
  1. Visitor Badge for entering exhibition
  *Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition.
  2. Conference Ticket
  *An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on phone) at the reception of conference venue.
- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

1/3 (25日・26日は次のページへ)

会場Ⓐ VENUEⒶ

SLE-K
10:00~11:10
2024年問題を乗り越え、サステナブルな物流を実現するために 同時通訳
Overcoming Labour-shortage Problem in 2024 and Achieving Sustainable Logistics
NIPPON EXPRESSホールディングス(株) 執行役員 DX推進部担当兼DX推進部長　天白 淳
Atsushi Tenpaku, Executive Officer in charge of DX Promotion Dept. and General Manager of DX Promotion Dept., Nippon Express Co., Ltd.
(株)ローランド・ベルガー パートナー　小野塚 征志
Masashi Onozuka, Partner, Roland Berger Ltd.

WEA-K
12:30~13:40
健康経営を促進するウェアラブル活用とは？ 同時通訳
Wearable Devices Promote Health and Productivity Management
Google(同) デバイス&サービス Home and Health 事業統括　千川原 智康
Tomoyasu Chigahara, Head of Home and Health Business, Devices & Services, Google LLC
第一三共(株) グローバルDX HaaS企画部長　中島 伸
Shin Nakajima, Global DX HaaS Planning Manager, Daiichi Sankyo Co., Ltd.

FIW-K
15:00~16:10
製造業がGXを急ぐべき理由とは？<講演+パネルディスカッション> 同時通訳
Green Transformation : Why Manufacturing Industry Needs It Now?
デロイト トーマツ コンサルティング(同) パブリックセクター パートナー 執行役員／Sustainability & Climate Initiative Lead　庵原 一水
Issui Ihara, Executive Officer, Public Sector Partner/Sustainability & Climate Initiative Lead, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
パナソニック(株) 常務執行役員 CGXO エレクトリックワークス社 副社長 エネルギー事業担当　重田 光俊
Mitsutoshi Shigeta, Vice President / Electric Works Company, Director, Energy Systems Manager, Managing Executive Officer CGXO, Panasonic Corp.
i Smart Technologies／旭鉄工(株) 代表取締役社長 CEO／代表取締役社長　木村 哲也
Tetsuya Kimura, President CEO/President, i Smart Technologies/ASAHI Tekko Co., Ltd.
経済ジャーナリスト・元NHK解説委員　関口 博之
Hiroyuki Sekiguchi, Economic Journalist/Former NHK Commentator

TFTホール TFT HALL

ホール1000

NEPCON-S1
10:00~11:10
変革する電子業界のトレンドを読み解く
(株)産業タイムズ社 代表取締役 会長　泉谷 渉

FIW-S1
12:30~13:40
スコープ3を見据えた モノづくりカーボンニュートラルへの挑戦 同時通訳
Challenging Carbon Neutral Manufacturing with Scope 3 in Mind
(株)デンソー 生産革新センター 統括部長　松永 泰明
Yasuaki Matsunaga, Executive Manager, Production Innovation Center, DENSO Corp.
GETECH Technology／TCL Industrial Holdings CEO／Vice President　Jun He
Jun He, CEO/Vice President, GETECH Technology/TCL Industrial Holdings Co., Ltd.

NEPCON-K
15:00~16:10
次世代半導体の戦略を リーディングカンパニーが語る！ 同時通訳
Strategies for the Next-generation Semiconductors
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., System Customer Strategy, Senior Director, Dr. Long Song Lin
Long Song Lin, Senior Director, System Customer Strategy, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
(株)レゾナック 業務執行役 エレクトロニクス事業本部 副本部長　阿部 秀則
Hidenori Abe, Executive Officer, Deputy General Manager of Electronics Business Headquarters, Resonac Corp.

ホール500

PWB-2
10:00~11:30
Beyond 5G対応へ進化する 高速通信向け基板材料の開発技術動向
日東紡績(株) ファイバー研究開発センター 電材開発部 商品開発グループ 課長　福井 健
三井金属鉱業(株) 機能材料事業本部 銅箔事業部 開発部 サブリーダー　立岡 歩

ISP-1
12:30~14:00
次世代3D技術がもたらすパッケージング刷新 同時通訳
Next-gen. 3D Packaging Technology
(国研)産業技術総合研究所 先端半導体研究センター 3D集積技術研究チーム 研究チーム長　菊地 克弥
Katsuya Kikuchi, Research Team Leader, 3D Integration Technology Research Team, Advanced Semiconductor Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Amkor Technology Inc., R&D, VP,　TaeKyeong Hwang
TaeKyeong Hwang, VP, R&D, Amkor Technology Inc.

FIW-S2
15:00~16:30
工場におけるロボット導入・活用事例 <後半ディスカッション>
三明機工(株) 代表取締役社長／日本ロボットシステムインテグレータ協会 会長　久保田 和雄
高丸工業(株) 代表取締役　高丸 正
(株)根岸工業所 代表取締役　佐藤 輝寛

ホール300

PWB-1
10:00~11:30
IoTキーデバイス、スマートフォンの 技術史と最新市場／技術動向
セミコンサルト 代表　上田 弘孝
みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ／シニアアナリスト　中根 康夫

ISP-2
12:30~14:00
SoCのチップレット実装技術
Rapidus(株) 3Dアセンブリ本部 専務執行役員 3Dアセンブリ本部長　折井 靖光
国立大学法人東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 特任教授　栗田 洋一郎

WEA-S1
15:00~15:40
Apple取材の第一人者が語る、 Apple Vision Proの真価
フリーランス フリーランス ジャーナリスト／コンサルタント　林 信行

※敬称略。講演会場、プログラムは予告なく変更となる場合がございます。

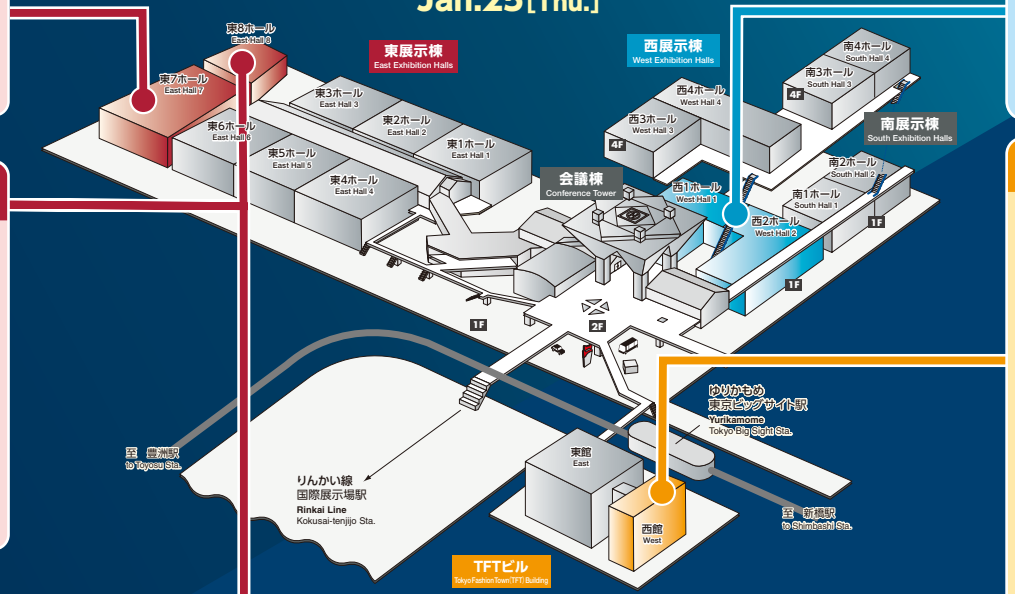
NEPCON JAPAN R&D and Manufacturing | 16th AUTOMOTIVE WORLD 2024 | 10th WEARABLE EXPO Wearable Device & Technology Expo | 3rd SMART LOGISTICS Expo | Factory Innovation Week 2024

カンファレンスプログラム

Conference Venue Overview

1月25日[木]

Jan.25[Thu.]



会場Ⓑ VENUEⒷ

CONNECTs カンファレンス×コミュニケーション presented by AUTOMOTIVE WORLD

AUTO-S3 14:00~16:00
SDV時代のCXデザイン ～何を価値としてサービス化するか～ 【パネルディスカッション/パーティーあり】
マツダ(株) MaaS事業準備室 室長　別府 耕太
デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 パートナー ビジネス ストラテジー プラクティス・リーダー　周 磊
講演後そのままパーティーに移ります
参加対象者:講師、聴講者全員 飲み物、軽食をご用意しております

会場Ⓒ VENUEⒸ

中継会場

AUTO-S4 10:00~11:00
[中継会場] 生成AIはモビリティ業界にどのような影響をもたらすか？
(株)Cinematorico AINOW編集長 生成AI活用普及協会協議員 Cinematorico Founder & COO　小澤 健祐
トヨタ自動車(株) 先進データサイエンス統括部 部長　竹内 康臣

NEPCON-S3 12:30~13:40
イノベーションを起こす量子コンピュータの現在地
(国研)理化学研究所 創発物性科学研究センター グループディレクター　樽茶 清悟
(株)日立製作所 研究開発グループ基礎研究センタ 主管研究長　水野 弘之

AUTO-M2 15:00~16:10
世界のMaaS事例「ブリュッセルの奇跡」とは
(一財)計量計画研究所 理事 兼 企画戦略部長／神戸大学 客員教授／筑波大学 客員教授　牧村 和彦

会場Ⓓ VENUEⒹ

NEPCON-S2 10:00~11:10
シリコンバレー発！「イノベーション創出の秘訣」とは？
デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株) 取締役COO／シリコンバレー事務所パートナー　木村 将之
OURA RING Co., Ltd.　熊谷 芳太郎

AUTO-9 12:30~14:00
カーボンニュートラルに向けた車体技術
トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー 先進プロダクト開発部 チーフプロフェッショナルエンジニア　三国 敦
トヨタ自動車(株) クルマ開発センター ボデー開発部 グループ長　前田 浩和
マツダ(株) 車両開発本部 ボデー開発部 部長　梶山 智宏

NEPCON-S4 15:00~16:00
パワーデバイスの国際規格・認証制度
三菱電機(株) 特任技術顧問　堤 和彦

会場Ⓐ VENUEⒶ

FIW-S3 10:00~11:20
日欧TOPメーカーが目指すロボット社会の実現
KUKA Japan(株)　石丸 宏典
ファナック(株)　稲葉 清典

FIW-S4 12:30~13:40
生成AIが製造業にもたらすインパクトとは？
日本マイクロソフト(株) 業務執行役員 エバンジェリスト　西脇 資哲
パナソニック コネクト(株) 執行役員 CIO IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクター　河野 昭彦

SLE-S1 15:00~16:30
[グリーン物流を学ぶ] EV導入・効果・課題についてトップ企業が語る
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 省エネルギー部 運輸・超電導グループ 主任研究員　内海 敦子
ヤマト運輸(株) グリーンイノベーション開発部 グリーンイノベーション開発グループ シニアマネージャー　高野 茂幸
(株)セブンーイレブン・ジャパン QC・物流管理本部 物流部 総括マネジャー　久生 貴史
ヤマト運輸(株) 執行役員(グリーンイノベーション開発担当)　福田 靖

TFTホール TFT HALL

ホール1000

ISP-4 10:00~11:30
パワーデバイスの進化が世の中を変える
(株)FLOSFIA 代表取締役社長　人羅 俊実
ローム(株) South China FAE Div., Technical Director,　梅本 清貴

AUTO-S1 12:30~13:40 同時通訳
日欧における モビリティのデータ連携と データプラットフォーム戦略
Mobility Data Collection & Exchange and Data Platform Strategy in Japan & Europe
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課アーキテクチャ戦略企画室 室長　和泉 憲明
Norraki Izumi, Director, Architecture Strategy Planning Office, Information Economy Div., Commerce and Information Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry
Catena-X Internationalization Team Catena-X 国際化チーム
Catena-X コソーシアムプロジェクトパートナー兼SAPプログラムマネージャー　Markus Kraemer
Markus Kraemer, Catena-X Consortium Project Partner and SAP Program Manager, Catena-X Internationalization Team,Catena-X e.V. Internationalization Team

PDM-2 15:00~16:10
EV本格普及で求められるパワーデバイスの最新技術とは
(株)デンソー エレクトリフィケーションコンポーネント事業部 事業部長　野澤 崇樹
富士電機(株) 取締役 執行役員専務 半導体事業本部長　宝泉 徹

ホール500

ISP-3 10:00~11:30 同時通訳
AI、エッジコンピューティングを実現する ヘテロジーニアスなパッケージ技術
Heterogeneous Packaging Technology for AI and Edge Computing
Advanced Micro Devices, Inc., Advanced Technology, PMTS Packaging Engineering, Daniel Ng
Daniel Ng, PMTS Packaging Engineering, Advanced Technology, Advanced Micro Devices, Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd., Products Development Team, Project Leader, (Principle Engineer),　Lee Jeongho
Lee Jeongho, Project Leader, (Principle Engineer), Products Development Team, Samsung Electronics Co., Ltd.

PWB-4 12:30~14:00
最新パッケージ基板の最新技術動向
ウシオ電機(株) 事業統括本部 Industrial Process事業部 露光GBU 営業部 営業課　西尾 陽一
(株)レゾナック チームリーダー　城野 啓太
味の素(株) 素材開発研究室 機能材料グループ 主任研究員　藤島 祥平

WEA-S2 15:00~16:10 同時通訳
ヘルスケアデバイス開発最前線
Frontiers of Healthcare Device Development
Datwyler Technology & Innovation, Head of Wearable Sensors Dept.,　Mattia A. Lucchini
Mattia A. Lucchini, Head of Wearable Sensors Dept., Technology & Innovation, Datwyler
OST Lab.(同) 研究開発部 代表社員/工学博士・スウエーデン ウメラ大学名誉博士　尾脇 定夫
Sadao Onuma, Research and Development Dept., Representative Employee/Doctor of Engineering Honorary Doctorate of Umeå University, Sweden, OST Lab. LLC

ホール300

AUTO-8 10:00~11:30
ギガキャストが変える新たなクルマ作りとは？
トヨタ自動車(株) BEVファクトリー B&D改革部 主査　白尾 晃久
リョービ(株) ダイカスト企画開発本部研究開発部 部長　新田 真

PWB-3 12:30~14:00
ヘテロジーニアスインテグレーションを実現する 部品内蔵技術と究極の電子機器実装システムの最新動向
インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役　宇都宮 久修
(株)FUJI 開発センター技術部第3課 課長　宮永 亮二郎

FIW-S5 15:00~16:00
中小工場の脱炭素への挑戦 ～実際の取り組みから分かること～
協発工業(株) 代表取締役　柿本 浩
来ハトメ工業(株) 管理部 課長 兼 ISO9001管理責任者 兼 EA21環境管理責任者　石原 隆雅

※敬称略。講演会場、プログラムは予告なく変更となる場合がございます。

注意事項 Caution

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1
  ②セミナー受講に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可)

< Caution >
- You have to prepare the following items for attending conference.
  1. Visitor Badge for entering exhibition
  *Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition.
  2. Conference Ticket
  *An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on phone) at the reception of conference venue.
- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

RX

NEPCON JAPAN R&D and Manufacturing | 16th AUTOMOTIVE WORLD 2024 | 10th WEARABLE EXPO Wearable Device & Technology Expo | 3rd SMART LOGISTICS Expo | Factory Innovation Week 2024

カンファレンスプログラム

Conference Venue Overview

1月26日[金]

Jan.26[Fri.]

カンファレンスプログラム WEBでも公開中

会場Ⓑ VENUEⒷ

PDM-3 10:00~11:10
産業機器を進化させる！ キーを握る次世代パワーデバイス

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン(株) 代表取締役社長　川崎 郁也

(株)安川電機 インバータ事業部 上席執行役員 インバータ事業部長　山田 達哉

AUTO-S2 12:30~13:40
中国BEV最新トレンド ～進化する技術とCXデザイン～

匠新(ジャンシン) 創業者 CEO　田中 年一

(株)現代文化研究所 研究調査本部 主任研究員（中国・東アジア担当）　八杉 理

会場Ⓒ VENUEⒸ

AUTO-3 10:00~11:30
E/Eアーキテクチャ 開発最前線

ボッシュ(株) クロスドメイン コンピューティング ソリューション事業部 ドライバーエクスペリエンス部門 テクノロジー・サービス開発部 ゼネラル・マネージャー　喜家村 裕宣

エレクトロビット日本(株) カスタマーサクセスセンターアジア プリセールスマネージャー　島本 泰光

AUTO-10 12:30~14:00
サーキュラーエコノミーを実現する素材開発

(株)本田技術研究所 先進技術研究所 材料・プロセス領域 チーフエンジニア　平脇 聡志

豊田合成(株) 材料技術部 GL　内田 ひとし

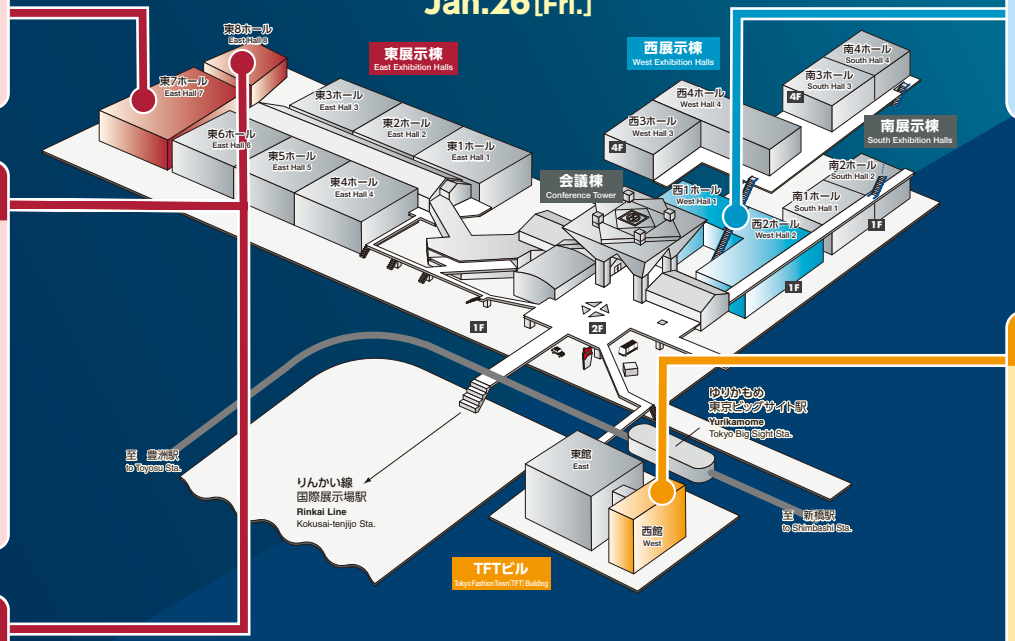
会場Ⓓ VENUEⒹ

AUTO-M3 10:00~11:10
ライドシェアの最新事例 ～移動課題の克服に向けて～

(株)NearMe 代表取締役　髙原 幸一郎

AUTO-6 12:30~13:40
中国で進む、大規模言語モデル（LLM）の自動運転への応用 同時通訳
LLM (Large language model) Application for Autonomous Driving in China

Pony.ai, Co-founder and CEO,　Peng James
Peng James, Co-founder and CEO, Pony.ai Inc.



会場Ⓐ VENUEⒶ

SLE-S2 10:00~11:10
【事例紹介】 物流施設の最適化・自動化 ～プロジェクトマネージャーが語る！～

オリンパス(株) SCM ロジスティクス&トランスポーテーション ジャパン ディレクター　原 晃一

花王(株) SCM部門 デジタルイノベーションプロジェクト チーフデータサイエンティスト　田坂 晃一

FIW-S6 12:30~13:40
化石燃料の脱却からGXへ。日本の道筋

経済産業省 産業技術環境局 GX推進企画室長　荻野 洋平

FIW-S7 15:00~16:10
北九州市の中小企業が進む未来への道 ～デジタル化・自動化・脱炭素化の取り組み～

(株)西原商事ホールディングス 企画部 取締役企画部長　成田 時歩

松本工業(株) 業務本部 取締役副社長業務本部長COO　舘下 繁仁

北九州市 産業経済局 地域経済振興部 次世代産業推進課　登場者 調整中

TFTホール TFT HALL

ホール500

PWB-6 10:00~11:30
ついに来たガラスコア基板、その開発と技術動向について

大日本印刷(株) 研究開発・事業化推進センター 基盤技術開発本部 パターニング製品開発ユニット AIPプロジェクトチーム 第2課 課長　藤本 興治

FICT(株) テクノロジ本部先行技術開発部 プロジェクト部長　酒井 泰治

ISP-5 12:30~14:00
くるまの進化を支える半導体と実装技術の最前線

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

(株)デンソー 半導体基盤技術開発部 車載ネットワーク開発室 室長　川上 英一郎

SLE-S3 15:00~16:10
デジタル革新で成功。中小企業のための運輸DX事例！

福岡運輸(株) 業務推進部 システム課 課長　生津 瑠美

(株)柳川合同 代表取締役　荒巻 哲也

ホール300

PWB-5 10:00~11:30
最新EVのE/Eアーキテクチャーの進化とプリント配線板の技術動向 同時通訳
E/E Architecture for Latest EVs and Technology Trend of Printed Circuit Boards

(株)日経BP 日経エレクトロニクス編集長　中道 理
Tadashi Nakamichi, Editor in Chief of Nikkei Electronics, Nikkei BP Inc.

Robert Bosch, AE/EAI1, Senior Manager,　Udo Welze
Udo Welzel, Senior Manager, AE/EAI1, Robert Bosch GmbH

(株)メイコー 技術マーケティング企画室 室長　戸田 光昭
Mitsuaki Toda, General Manager, Technology Research and Analytics Office, Meiko Electronics Co., Ltd.

ISP-6 12:30~14:00
パネルサイズでチップレット構造を実現するパターニング技術と2umL/Sが可能な最新の直描露光技術 同時通訳
Patterning Technology that Realizes a Chiplet Structure at Panel Size and the Latest Direct Imaging Lithography Technology Capable of 2umL/S

Deca Technologies, Technology Development, Vice President,　Clifford Paul Sandstrom
Clifford Paul Sandstrom, Vice President, Technology Development, Deca Technologies

(株)SCREENホールディングス イノベーション推進室 推進三課 主事　松田 亮二
Ryoji Matsuda, Director, Development Section 3, Innovation Development Dept., SCREEN Holdings Co., Ltd.

※敬称略。講演会場、プログラムは予告なく変更となる場合がございます。

注意事項 Caution

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1
  ②セミナー受講に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可)

< Caution >
- You have to prepare the following items for attending conference.
  1. Visitor Badge for entering exhibition
  *Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition.
  2. Conference Ticket
  *An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on phone) at the reception of conference venue.
- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

RX